

創鉅先進材料股份有限公司 法人說明會



(股票代號：7918)

2026.05

免責聲明

- 本公司發布之資料及內容力求準確，但無法保證其內容於發布後不會因時間推移或事件演變而有所偏差或不完整。除法令另有要求外，本公司不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性陳述的義務。
- 本報告中包含的對未來發展的陳述，屬於前瞻性陳述，可能涉及已知及未知的風險與不確定性。實際結果可能因多種因素（如市場變化、宏觀經濟環境、產業競爭等）而與預期有重大差異。
- 本法說會內容不構成任何投資建議，投資人應審慎評估，並自行承擔所有投資風險。
- 本內容為智慧財產，未經同意嚴禁複製或轉載。

簡報大綱

PART 1

公司簡介

PART 2

業務概況

PART 3

財務數據

PART 4

未來展望



願景 - 成為客戶信賴的先進材料提供者



成為客戶信賴的先進材料提供者



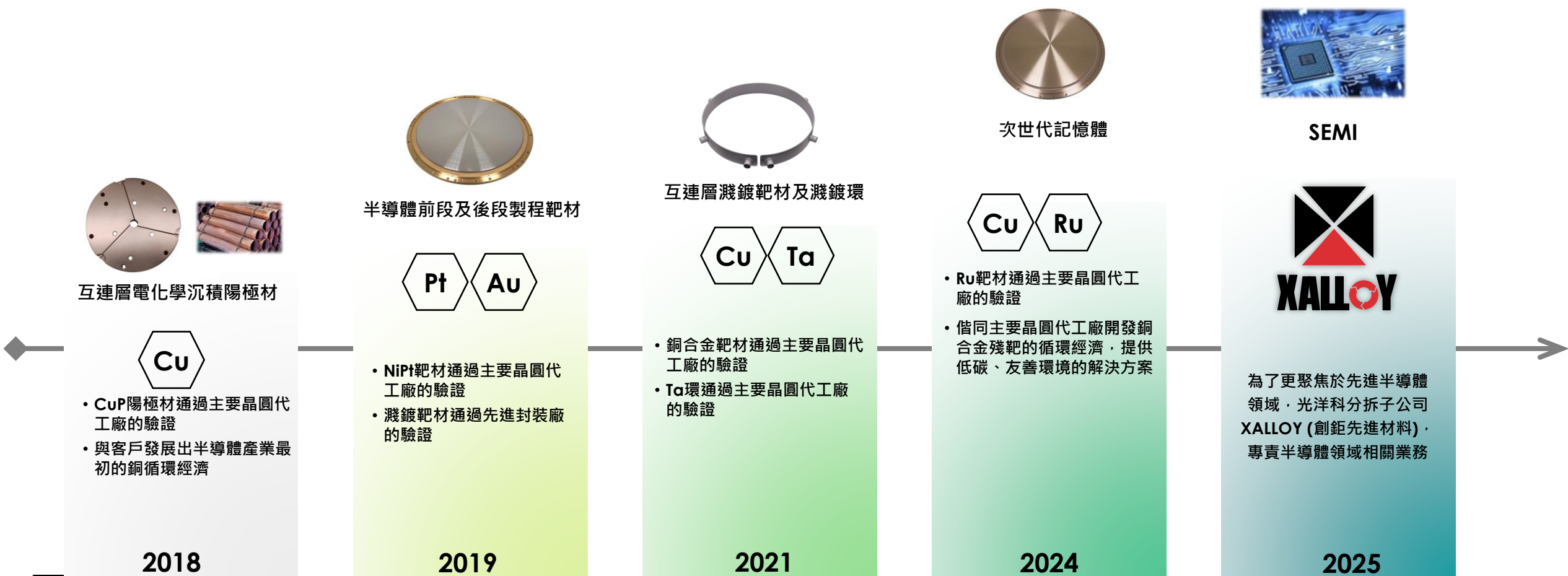
建構循環經濟與材料應用的平台；
打造以技術、服務、品質及方案解
決為導向的公司；為客戶、股東及
員工創造價值



誠信正直、創新卓越、永續共好



發展歷程 - 創鉅於2025年從光洋科分拆成獨立子公司



經營團隊 - 由光洋科_半導體相關團隊分拆組成

2025 成立	臺南市 總部	新台幣 4.31億 (~US\$ 13.8 Mn) 資本額	251 員工人數 (2025)
------------	-----------	-------------------------------------	--------------------

董事長
Howard Cheng
鄭憲松

• 森鉅科技材料(股)公司 總經理

總經理
Gary Chung
鍾怡歡

• 光洋應用材料科技(股)公司 副總經理

採購單位 Purchasing Division	管理單位 Administration Division	人資單位 Human Resources Division	財務單位 Finance Division	業務單位 Business Division	研發單位 Research and Development Division	製造單位 Manufacturing Division	綠色材料專案單位 Green Material Project Division	品保單位 Quality Division
--------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------



集團背景 - 光洋科為全球貴稀金屬循環經濟及材料應用領導廠商

1978
創立

2005
上市櫃 (1785 TT)

974
員工人數 (2025)



台南, 台灣
總部



光洋科產業地位

全球第一

硬碟 濺鍍靶材

台灣第一

貴金屬回收與精煉

NT\$39.6 Bn

光洋科2025年營收



昆山, 江蘇

5 廠區

位於台灣 & 中國

台南, 台灣

應用產業

硬碟、光碟、顯示器、太陽能、
發光二極體、鍍膜、石化、生醫、汽車...

Industries

Functional
Materials

功能性材料

濺鍍材、蒸鍍材、
線材、粉末、化學品、
觸媒、設備零組件...

Waste
Resource

城市採擴

Scrap、Electronic Waste

Precious/Rare
Metals

貴稀金屬循環平台

Au、Ag、Pt、Pd、Ru、In、Ga、Cu、Ta



簡報大綱

PART 1

公司簡介

PART 2

業務概況

PART 3

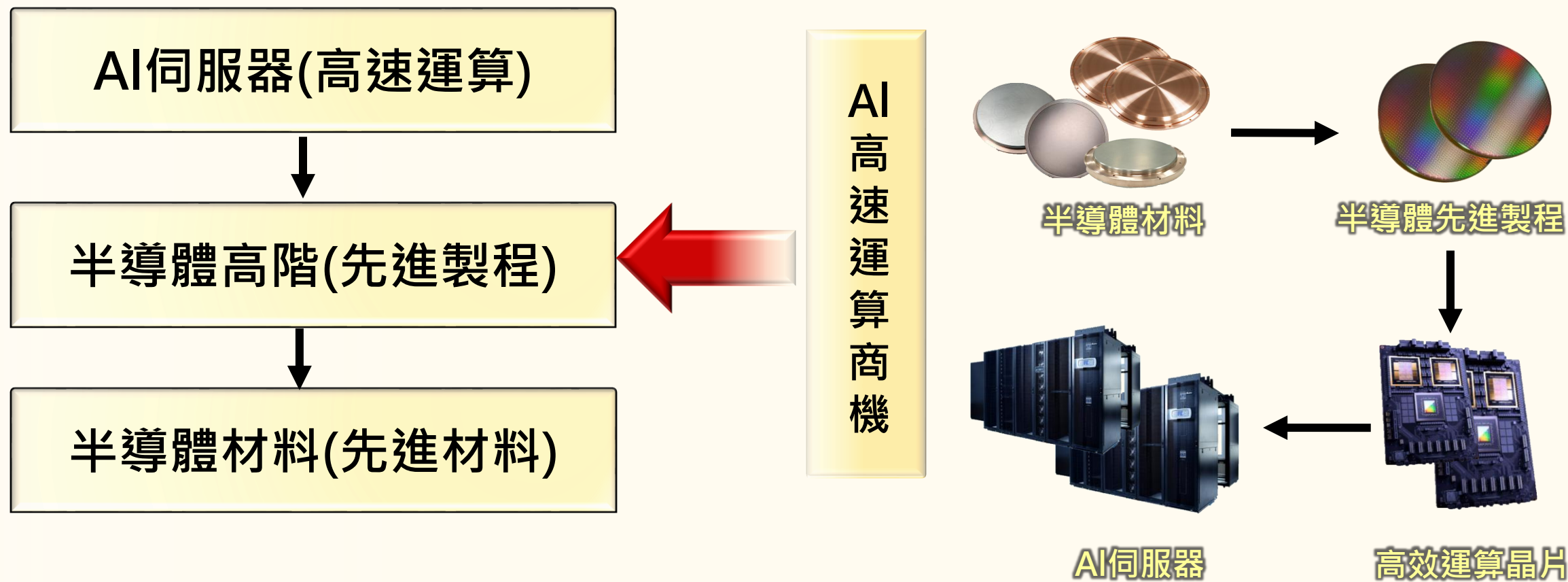
財務數據

PART 4

未來展望



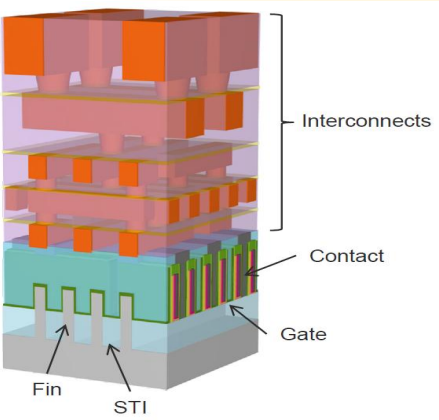
產業發展 – 聚焦由AI與HPC所驅動先進半導體材料需求



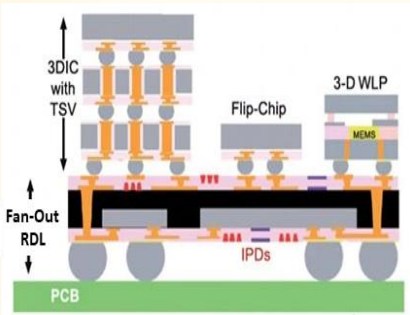
公司業務 – 產品與服務 提供半導體先進材料與循環經濟商模

半導體(先進節點)

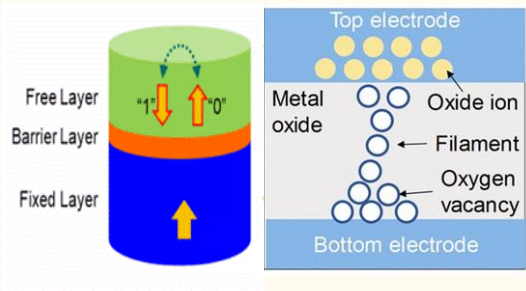
前段先進製程



先進封裝



次世代記憶體



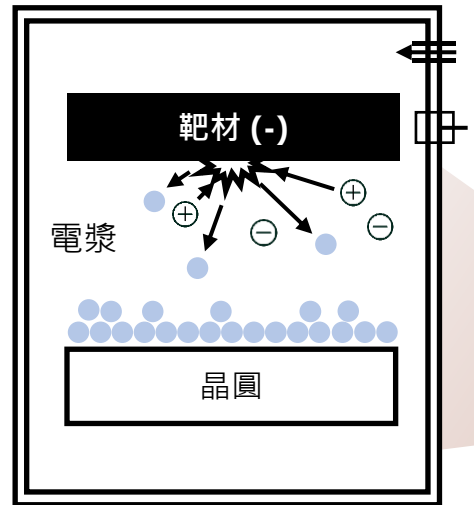
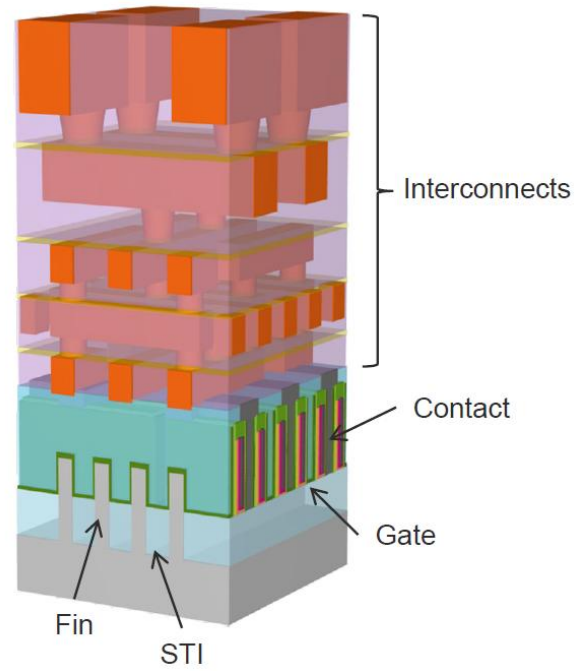
材料循環經濟商模



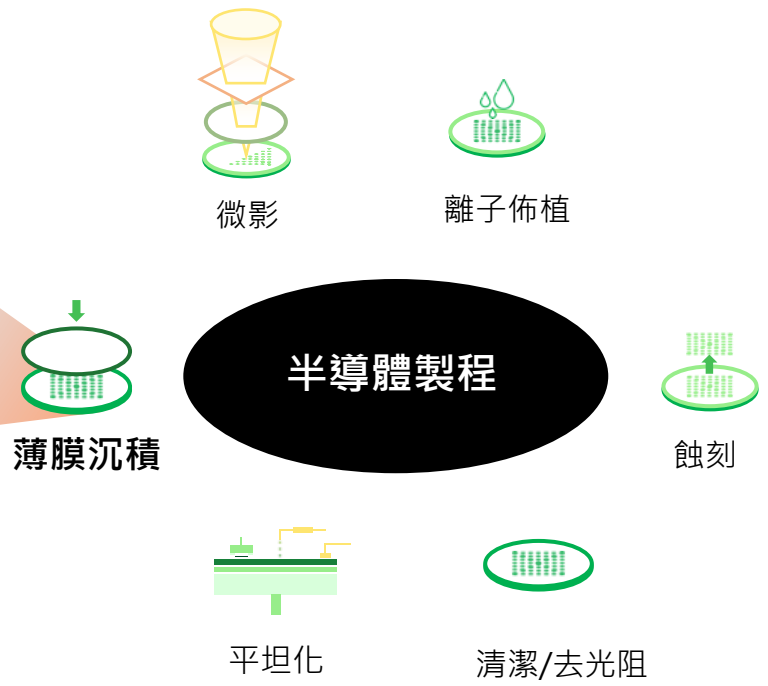
- 推進半導體材料 綠色供應 -

靶材是濺鍍製程的原料

半導體IC結構：由各式膜層堆疊而成。



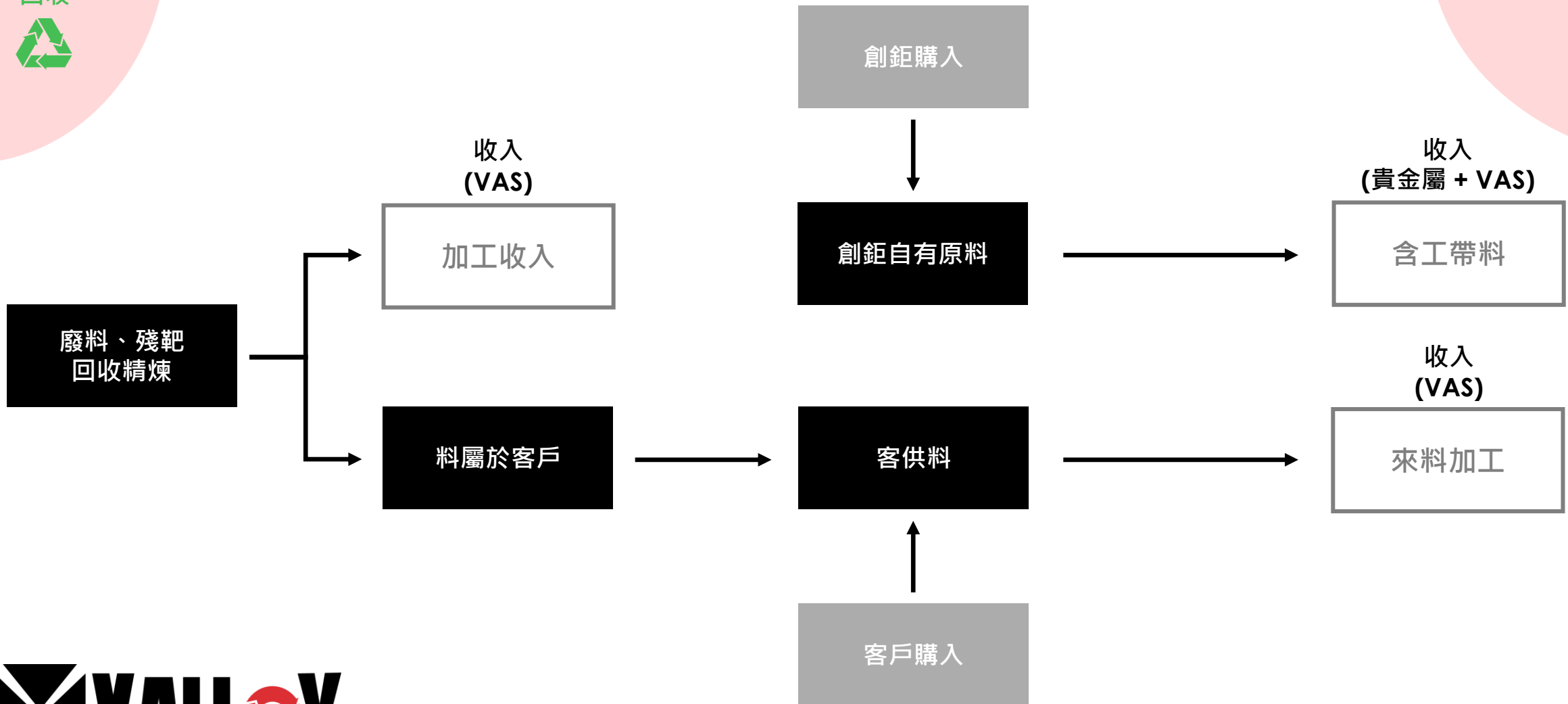
膜層的形成方式：濺鍍為其中之一。



靶材為濺鍍製程的原物料：藉由電漿離子的轟擊，將靶材原子打出來、沉積於晶圓上形成薄膜。



銷售模式



簡報大綱

PART 1

公司簡介

PART 2

業務概況

PART 3

財務數據

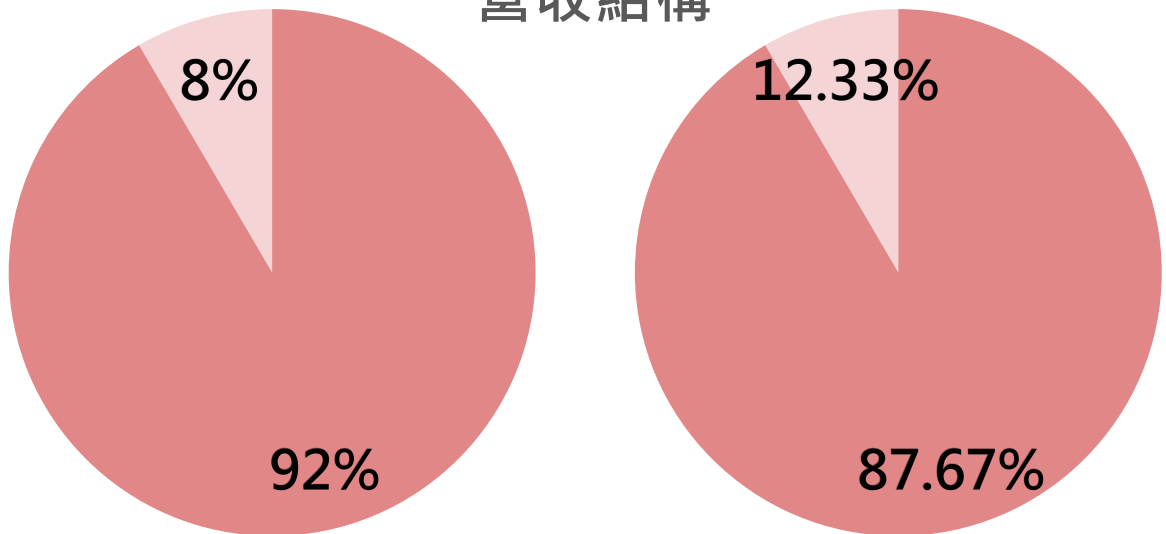
PART 4

未來展望



財務數據

營收結構



年度會計項目(仟元)	2025年(註)	比率(%)	2026年Q1(註2)	比率(%)
靶材	406,212	91.57%	1,233,008	87.67%
其他	37,382	8.43%	173,458	12.33%
營業收入合計	443,594	100.00%	1,406,466	100.00%

註：本公司設立於2025 年3 月14 日，並於2025年10 月1 日(分割基準日)繼受由光洋科公司分割半導體事業之相關營業。

註2：係自結數字，未經會計師查核，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。



年度會計項目(仟元)	2025年	2026年Q1
營業收入	443,594	1,406,466
營業毛利	132,284	446,435
毛利率(%)	30%	32%
營業費用	62,667	86,868
營業利益	69,617	359,567
營業利益率(%)	16%	26%
營業外收入及支出	(1,412)	(31,737)
稅前淨利	68,205	327,830
本期淨利	54,564	262,264
淨利率(%)	12%	19%
股本合計	311,000	431,000

簡報大綱

PART 1

公司簡介

PART 2

業務概況

PART 3

財務數據

PART 4

未來展望



產業前景 – 驅動公司成長的產業趨勢

材料種類更多、量更大

在地化占比更高

綠色需求更多



產業趨勢(一)



產業趨勢(二)



產業趨勢(三)

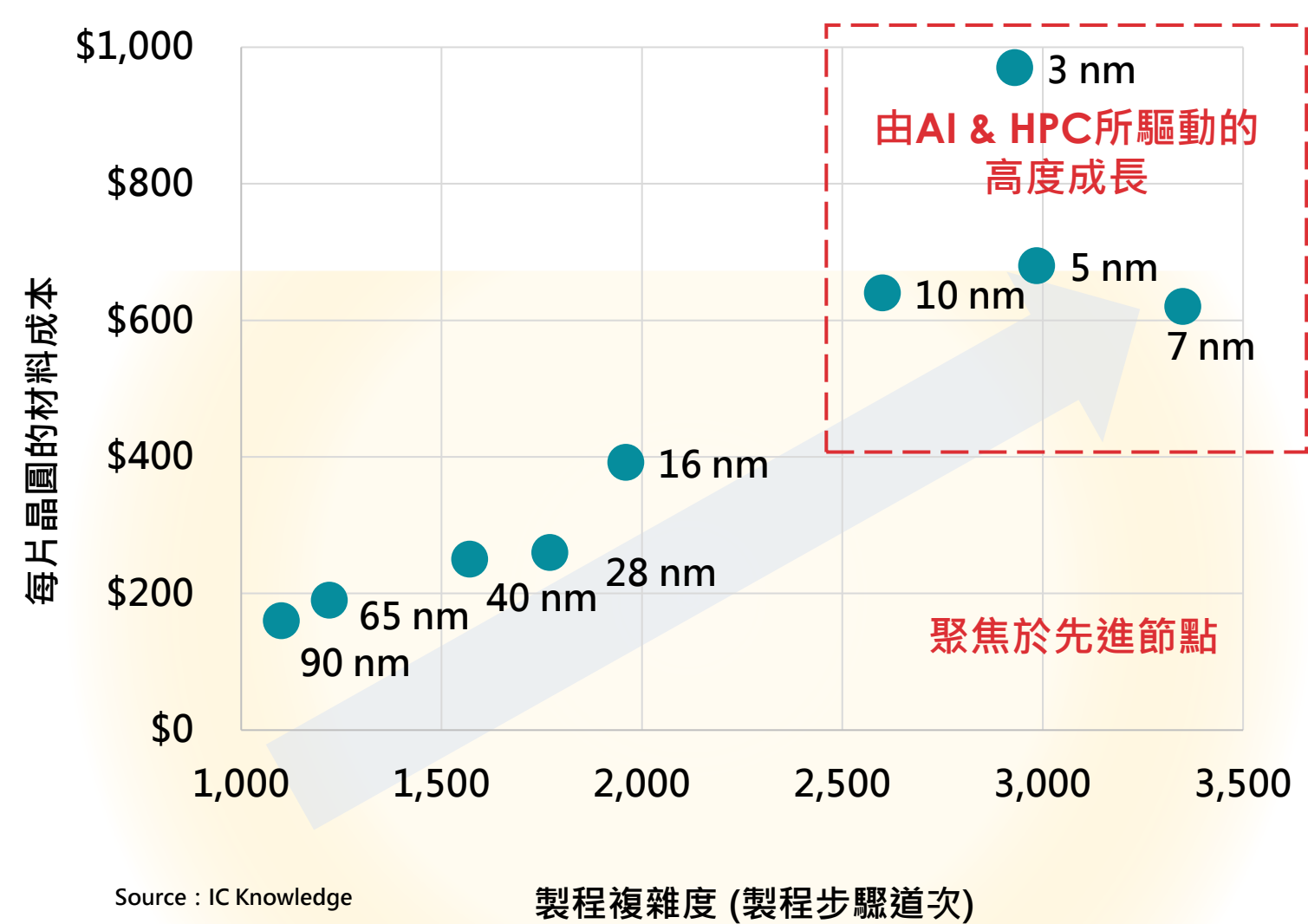
電子產品越趨複雜，半導體製程持續微縮，需要更多種類的材料以及創新的解決方案

在地供應的重要性不斷提高

產業越來越重視循環經濟



產業趨勢 – 更複雜的晶片帶動更多的材料需求(種類&量)

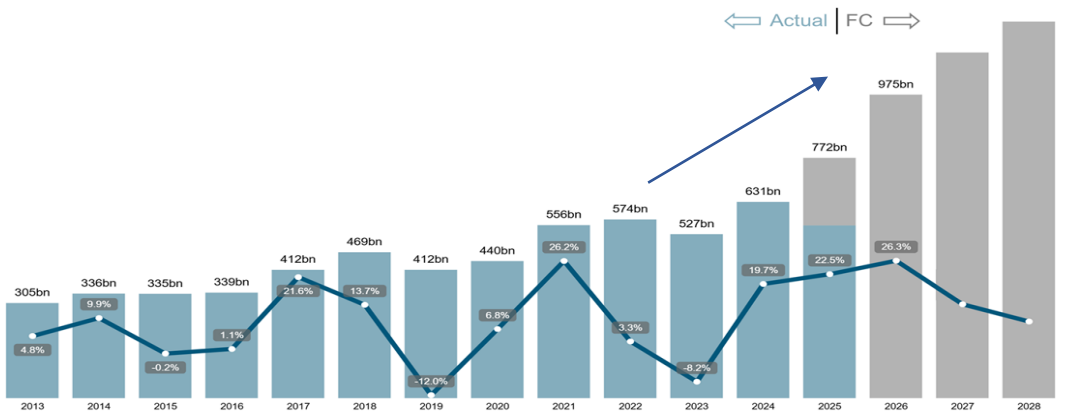


趨勢商機與創鉅 – 處於高增長市場並擁有強大的利基優勢

創鉅先進材料正處於高增長市場並擁有強大的利基優勢，這些趨勢將為我們的營收及獲利帶來成長~

半導體先進材料的增長前景

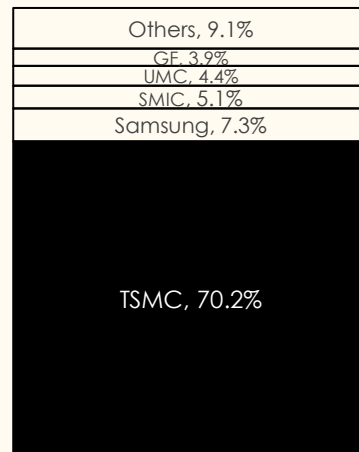
Actual & Forecast in billion US\$, YoY growth in percent



Global Semiconductor Market (billion US\$), WSTS, 2025/12



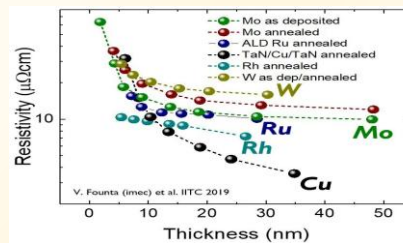
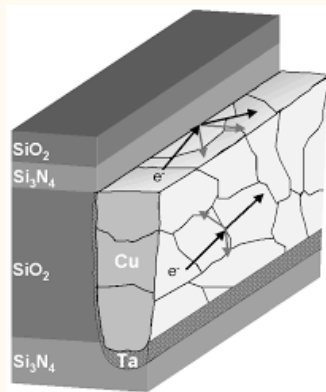
在地供應鏈與穩固的客戶夥伴關係



創鉅已與客戶建立了緊密的夥伴關係，這些客戶合計佔全球晶圓代工市場總份額的近八成以上。

材料市場的創新領域

由於晶界散射、表面散射和鉭阻擋層的影響，導致窄線寬的導線電阻率急遽增加。



- 感謝聆聽 -

Q & A



聯繫資訊

Email: IR@xalloy.com.tw

電話: 886-6-3840199